< Reference 2; JP H03-72305(JPA-1991-072305) >

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-072305

27.03.1991

(43) Date of publication of application:

(21)Application number: 01-208858

(71)Applicant: JAPAN

AVIATION

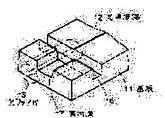
ELECTRON IND LTD

(22) Date of filing: ----11.08.1989

(72)Inventor: TSURUTA TAKESHI

(54) MANUFACTURE OF CONNECTION STRUCTURE BETWEEN OPTICAL FIBER AND OPTICAL WAVEGUIDE





(57)Abstract:

PURPOSE: To accurately align optical fibers and to improve the yield of the product by moving a substrate and a substrate relatively in the transverse direction of a guide groove and irradiating them with laser beam.

CONSTITUTION: The substrate irradiated with the laser beam 30 for the specific time t, and the mask pattern and substrate 11 are moved relatively by a distance (d) in the transverse direction of the groove and irradiated with the light for a time t again. Similarly, they are moved relatively by a distance (d) and irradiated for the time τ , the direction of the relative movement is inverted

properly, and the relative movement and laser beam irradiation are repeated to work the guide groove 17 along a semicircle having a radius D/2, so that an optical fiber can be held at an ideal position. Consequently, the highly accurate alignment is facilitated and the yield of the product is improved.

⑩日本国特許庁(JP)

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-72305

⑤Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月27日

G 02 B 6/30

7132-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

Q発明の名称 光フアイバと光導波路の接続構造の製造方法

②特 願 平1-208858

②出 願 平1(1989)8月11日

@発明者 鶴田

彪

東京都渋谷区道玄坂1丁目21番6号 日本航空電子工業株

式会社内

⑪出 願 人 日本航空電子工業株式

東京都渋谷区道玄坂1丁目21番6号

会社

砂代 理 人 弁理士 草 野 卓

明 細 書

1. 発明の名称

光ファイバと光導波路の接続構造の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 光導波路が形成された基板に、その光導波路と垂直に第1 溝を形成し、その第1 溝の壁面に現われた上記光導波路の端面と一端が対向した案内溝をマスクパターンを使用したエキシマレーザ加工により上記基板に形成し、上記光導波路の端面に光ファィバの端面を対接させてその光ファイバの端部を上記案内溝内に設置する光ファイバと光導波路の接続構造の製造方法であって、

上記案内溝の幅方向に、上記マスクパターンと 基板とを相対移動させてレーザ光を照射すること を特徴とする光ファイバと光導波路の接続構造の 製造方法。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

この発明は光通信や光情報処理などに用いられ、 基板上に形成された光導波路と光ファイバの接続 構造の製造方法に関する。

「従来の技術」

第2図は光導波路と光ファイバとの接続構造の一例を示す。LiNbO。の基板 1 1 に光導波路 1 2 として Y 分岐導波路が形成されている。光導波路12 と垂直に第1 溝 1 6 をマイクロラッピングなどにより基板 1 1 に形成する。第1 溝 1 6 の壁面に現われた光導波路 1 2 の端面は鏡面仕上げされる。その光導波路 1 2 の端面と一端が対向した案内溝 1 7 (第3図)を基板 1 1 に形成する。案内溝 17 に光ファイバ 1 3 の端部が設置され、その光ファイバ 1 3 の端面は光導波路 1 2 の端面に対接される。この時第4 図に示すように光導波路 1 2 と光ファイバ 1 3 のコアとが一致する。

従来提案されている方法においては基板11に 案内溝17を次のように形成している。すなわち 第5団、第6団に示すように、レーザ本体21か らエキシマレーザビーム22を発射し、そのレー ザビーム22を必要に応じてミラー23で折り曲 げ、更に拡大製作されたマスクパターン24を通 し、その後レンズ25により基板11上に収束させ、マスクパクーン24に対応した案内溝17を 形成する。

基板 1 1 への照射時間が長くなるに従って第7図 A、B、Cに示すように次第に溝の深さ h が深くなる。しかし、溝の開口の幅 w,及び底面の幅 w,はほぼ一定である。従って溝の斜面の傾斜角 θ は深さ.h により変化する。

の壁面に現われた上記光導波路の協面と一端が対向した案内溝をマスクパターンを使用したエキシマレーザ加工により上記基板に形成し、上記光導波路の協固に光ファイバの端面を対接させてその 光ファイバの端部を上記案内溝内に設置する光ファイバと光導波路の接続構造の製造方法であって、

上記案内溝の幅方向に、上記マスクパターンと 基板とを相対移動させてレーザ光を照射すること を特徴とする。

「実施例」

この発明では、もしマスクパターン24、レンズ25及び基板11の位置を従来と同じ位置に設定した場合には、マスクパターン24のスリットの幅(案内溝17の幅と対応する)を従来よりからく設定して、案内溝17の幅方向にマスクパターン24と基板11とを相対移動させる。つまり移動させるのはマスクパターン24、基板11のいずれでもよい。第1図はこの加工過程を説明するためのものであり、基板11にレーザ光30を所定のよ時間の間照射し(第1図A)、次にマス

とができないため光ファイバのコアの中心と光導 被路の中心とを合せるのがむずかしくなる。同図 Cは上記幅が小さい場合であり、光ファイバのコ ア及び光導波路の各中心を合せることはできない。 この場合には更に深く溝を握らねばならないがそ の場合には図Aのように3点接触ではなくなる。 「発明が解決しようとする課題」

この発明の目的は、従来の製造方法を改良して製品の歩智りを向上させようとするものである。「課題を解決するための手段」

この発明は、光導波路が形成された基板に、その光導波路と垂直に第1溝を形成し、その第1溝

クパターン24及び基板11を消の幅方向に距離 dだけ相対移動させて、再たび r 時間照射する (第1図B)。 同様に距離 d だけ相対移動させて、 r 時間照射する(第1図C, D)。 相対移動させ る方向を適宜反転させ、上記の相対移動とレーザ 光の照射を繰返して、光ファイバを理想的位置に 保持できるように、半径D/2の半円に沿って案 内溝17を加工する(第1図B)。

以上ではマスク及び基板の相対移動とレーザ光 照射とを交互に行ったが、レーザ光を照射しなが らマスクを連続的に移動させれば段差のない連続 した曲線状の溝が得られる。また加工中にレーザ 光のエネルギ密度を可変にしてもよい。例えば溝 の中央部を深く加工するときにレーザ光を強くし てもよい。

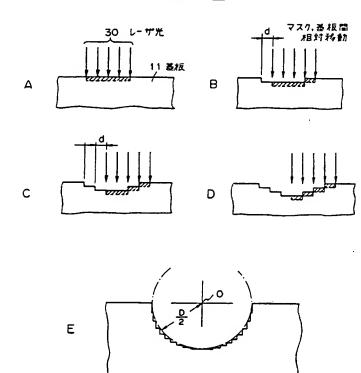
「発明の効果」

マスクパターンを使用したエキシマレーザ加工 により光ファイバの案内溝 1 7を加工する場合に、 この発明ではマスクパターンと基板とを案内溝の 観方向に相対移動させて、レーザ光を照射するの で、従来提案されている方法と異なり任意の断面 形状の溝も形成でき、またきめ細かな溝堀加工が 可能で、これにより所定の断面形状に十分な精度 で近似できる。従ってこの発明によれば、光ファ ィパを従来より高精度で調芯することが容易とな り、製品の歩留りを大幅に向上することが可能と なる。

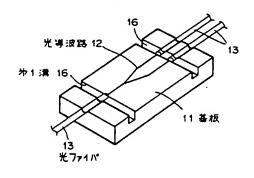
4. 図面の簡単な説明

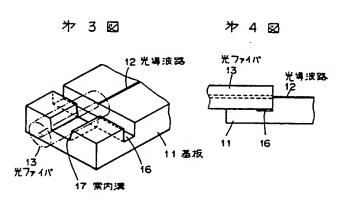
第1図はこの発明の実施例におけるエキシマレーザ加工による溝掘り工程を説明するための基板の正面図、第2図は光ファイバと光導波路の接続構造の一例を示す斜視図、第3図はその一部の拡大斜視図、第4図は第2図の光ファイバと光導波路の接続部の断面図、第5図は従来提案されているエキシマレーザ加工による溝延り工程を説明するための機略図、第6図はその一部の拡大斜視図、第7図は第5図において基板11上に形成される溝の断面図、第8図は基板上に形成された従来の案内溝の寸法のばらつきを示すための断面図である。

为 1 図

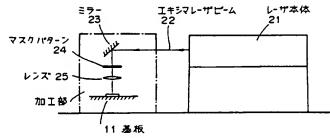


≯ 2 図

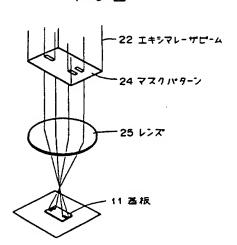




オ 5 図 ミラ- エキシマレ-ザビ-4



≯ 6 図



≯ 7 図

Δ
B
h₂
θ₂
Θ₃
C
h₃
W₂

